⑩日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

母公開特許公報(A)

平2-192045

△公開 平成2年(1990)7月27日

® 11 B 7/26 B 29 C 43/18 B 29 C 33/22 43/10 B 29 L 17:00

8120-5D 7639-4F

7639-4F 7639-4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑤発明の名称 光デイスク基板の製造方法

四特 顧 平1-9954

❷出 翼 平1(1989)1月20日

6発明者守部 蜂生 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

10% 明 者 岩 村 康 正 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

创出 順 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 選 人 弁理士 久木元 彰 外1名

明 福 看

1. 発明の名称

光ディスク基板の製造方法

2. 特許請求の概图

光硬化樹脂(14)によって支持板(12)上に転写型 (11)の機能形状を写しとる光ディスク基板の製造 方法において、

前記支持板(12)を等方的に圧力がかかる加圧部 材(15)によって加圧し、光硬化樹脂(14)を支持板 (12)と転写型(11)の間に広ず、圧力を保持したま ま光を解射して前記光硬化樹脂(14)を硬化させ樹 脂層(16)を形成することを特徴とする光ディスク 基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(長妻)

光によって記録と再生をする光ディスク基板の 複製方法に関し、

裏面の凹凸が少なく、高速回転で使用できる光

ディスク基板の製造方法を提供することを目的と 1

光変化樹類によって支持板上に転写型の微細形 状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、 前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に 広げ、圧力を保持したまま光を解射して前記光硬 化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴と する光ディスク基板の製造方法を含み構成する。 【産業上の利用分野】

本発明は、光によって記録と算生をする光ディ スク基板の複製方法に関する。

(従来の技術)

近年、光によって管轄の記録・再生をする記憶 媒体として大事量の記録密度を持つ光ディスク基 板が使用されている。

第6団(A)〜公は世来の光ディスク基板の複製法 を示す新聞団である。両団において、1は凹凸パ ターンが形成された転写型、2は光透過性の支持 板、3 は心出し軸である。まず、同国(4)に示すように、転写型1上に光硬化樹脂 4 が充填される。次に、同国(4)に示すように、支持板2 が心出し軸3 で心出しされ転写型1上に対峙され、充積した光硬化樹脂 4 を自然に広げ、紫井線を開射して硬化させ樹脂層 5 商を制能することで、光ディスク蓄板が製造される。

しかし、上記光ディスク基板の複製方法では、 光硬化樹脂が転写型 1 と支持板 2 との間に広がる のに時間がかかるだけでなく、次のような問題点 があった。

すなわち、支持板 2 は完全に平面ではなく、数 10 mm 程度の反りを有している。このような支持 数 2 を粘性のある光硬化樹脂 4 を介して転写型 1 上に配置すると、反りが銀分類正されるが、転写 型 1 表質と関等の平面にはならない。また、光硬化樹脂 4 が完全に等方的には広がらないことも知 わって、形成される樹脂層 5 に厚さむらが生じることがある。そして、光硬化樹脂 4 を硬化後に転

従来の方法で作製した光ディスク基板でも1800 rpm 程度の低速では問題にならないが、3600rpm 程度の高速回転で使用すると光学ヘッドが進徙で きなくなることがあった。

そこで、本発明者らは支持板2を平面度の優れ たガラス板で加圧しながら光を開射する方法も状 みたが、かえって被小な板厚むらを増大させる箱 果となった。これは、支持板2と加圧用ガラス板 が完全な平面でないからと考えられる。

- 3 -

(発明が解決しようとする課題)

すなわち、従来の複製方法では、光硬化樹脂の 即さむらと合わさって、ディスク基板実面は複雑 な凹凸(特に被小な凹凸)を示し、このディスク 基板を回転させて使用する際に光学ヘッドのフォ ーカッシングサーボがかけにくくなり高速回転で 使用できない問題があった。

そこで本発明は、表面の凹凸が少なく、高速電転で使用できる光ディスク基板の製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手職】

上記録題は、先便化樹脂によって支持板上に転写型の機能形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、先硬化樹脂を支持板と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま光を繋むて前記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法に

- 4 -

よって解決される。

(作用)

第1回は本発明の原理を製引する瞬間回であり、 同回において、11は凹凸パターンが形成された転 字型、12はディスク状に形成した光波過性の支持 板、13は心出し軸であり、転写型11上に光硬化樹 股14が充填され、支持板12か心出し軸13で心出し されて転写型11上に対峙され、支持板12を等方的 に圧力がかかる加圧部材15によって加圧して支撃 した光硬化樹脂14を自然に広げて樹脂層16を形成 した光平ィスク基板を製造する。この加圧部材15は、 均一な加圧ができるように変形が容易な袋状物質 内に依体を充填したもの、あるいは弾性体などが 用いられる。

本発明によれば、加圧部材15によって支持板12 及び光硬化樹脂14に均一な圧力がかかるため、支 特板12は転写型11表面に沿って変形し、たとえ支 持板12の平面皮が悪くても、支持板12の反りや樹 脂の流れにくさに起因する樹脂の厚さむらを小さ くでき、ディスク基板の平行度を優れたものにすることができる。また、ディスク基板を転写型11から観測するとディスク基板は再度反るが、微小な凹凸はなく滑らかな表面となるため、光学ヘッドの加速度を小さくすることが可能になる。

(実施例)

7

以下、本発明を関示の一実施費により具体的に 単明する。

第2回(4)〜(2)は本発明実施例の光ディスク基板 の複製法を示す新額図である。なお、第1回に対 応する部分は同一の符号を記す。

支持板12として、外径200mm 、内径50mm、板厚 1.2mm のガラス円板を用いた。また、心出し触13 は、円柱触13m に滑動する筒状部材13m が設けられており、この筒状部材13m の機部にはテーパ部 13c が形成されている。また、筒状部材13m の内 間にはコイルばね13d を装着する裸部13m が形成 されている。すなわち、心出し触13は、支持板12 を円柱触13m のテーパ部13c により心出しができ るようになっている。

まず、両面(4)に示す如く、上紀支持板12と転写型11とを平行に配置し、その間に常外線硬化樹脂 (2 官能アクリレート、粘度100cps) 14を0.8 g 程度供給する。

次に、両国のに示す細く、ガラス円板の支持板 12上に、加圧部材15として空気が約 5.8 程度入った完全に対じたポリプロピレン製袋を配置し、その上から石英ガラス17で 1%g/cm²の圧力で加圧し、光硬化樹脂14を全面に広げる。そして、上記の状態を保持したまま、30mH/cm²程度の業外線を約 2 分間散射して光硬化樹脂14を硬化させ、樹脂度16 を形成した。

次に、支持板12と協動署16とが一体になったものを転写型11から製施して、先ディスク基板を得た。

上記の製造方法で得られた光ディスク基板の加速度を、ディスク間転数が3500rpm 、半径r=90mmの間定条件で試験した結果を第3回に示し、また同じ制定条件で加圧なしの場合の比較例1(第4

- 7 -

図)と、石英ガラス上で加圧した場合の比較例2 (第5 図)を示す。

第3間に示すように加速度の変化が1gより十分小さいのに対して、比較例1では1gに近い変動があり、比較例2では1gを輸している。従って、この実施例で複製される光ディスク基板では、特に表面の微小な回凸が少なくなり、高速関転で使用することができた。

なお、上記支施例では、加圧都材を空気を完全 に対じたポリプロピレン製袋としているが、本考 窓の適用観測はこれに限らず、その中身は技動性 のあるものならば空気である必要はなく、水など の技体やゲル状物質であってもかまわない。また ゴム状物質などの形状の安定したものならば、膜 状物質で覆うことなく使用することができる。

(発明の効果)

以上親明した様に本発明によれば、等方的に圧力がかかる加圧部材によって支持板を加圧することで、平衡な表面を有する光ディスク基板を製造

-8-

できるため、高速回転で生じる加速度を小さくで き、従って高速回転でも光学ヘッド連載性のよい 光ディスクが得られる効果がある。

4. 國国の簡単な説明

第1回は本発明の原理を説明する新面図、

第2回囚~四は本発明宴論例の光ディスク基板 の複載技を示す新聞図、

第5 関は本発明実施例の制定結果を示す圏、 第4 圏は従来側の制定結果(比較例 l)を示す I.

第5 図は従来例の測定結果(比較例 2)を示す 図、

第6図(A)~(A)は従来の光ディスク基板の複製法 を示す新面図である。

面中、

11は転写型、

12は支持板、

13は心出し軸、

13mは円枝軸、

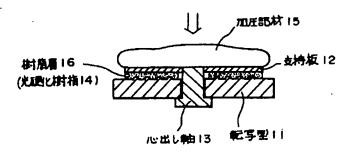
13bは筒状部材、 13cはテーパー部、 136はコイルばね、 13eは機御、 14は先更化樹脂、 15は加圧部材、 。 16は樹脂層 17は石英ガラス を示す。

 特許出題人
 富士選集式会社

 代理人弁理士
 久 木 元
 彩

 国
 大 智 義 之

-11-



本発明の原理を説明する断面図第 1 図

区

ເດ

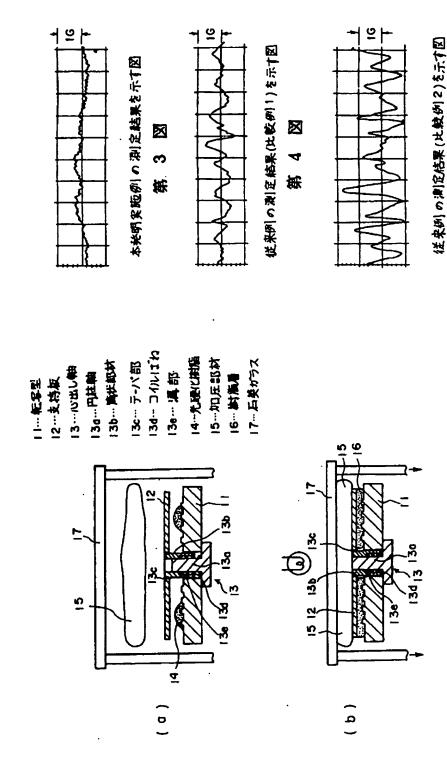
無

本於明実施例の光式27基版の複製法を示す断面図

図

0

緻



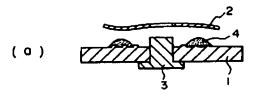
1…転写型

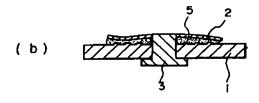
2…支持版

3…心出し軸

4…光硬化树脂

5…树脂层





従来の光元スク基板の複製法録す断面図 第 8 図